非平衡大気圧 He グロー放電の基礎特性と径方向均一性に及ぼす 不純窒素ガス濃度の影響

Influence of Impure Nitrogen Gas Concentration on Fundamental Properties and Radial

Uniformity in Non-Equilibrium Atmospheric Pressure Helium Glow Discharges

⁰小森 郷平、小田 昭紀(千葉工大)

°Kyohei Komori, Akinori Oda

(Chiba Institute of Technology)

E-mail: s1122131gh @s. chibakoudai.jp

1. 背景

大気圧グロー放電(<u>A</u>tmospheric <u>P</u>ressure <u>G</u>low <u>D</u>ischarges; APGDs)は、均一かつ化学的に高活性な低温 プラズマであることから、薄膜形成をはじめとする材 料プロセス分野や、バイオ医療分野などへの産業応用 を目指して研究開発がなされている。特に材料プロセ ス分野では、高機能材料の開発には均質な薄膜の形成 が必要とされる⁽¹⁾. また、大気圧環境下でのプラズマ 生成では、He や Ar が主に用いられるが、これらのガ スボンベには様々な純度が存在し、そのボンベに含ま れる不純ガス(N₂, H₂O等)が放電特性に影響を及ぼ すことが知られている⁽²⁾.

そこで、本研究では、この不純ガス濃度が非平衡大 気圧グロー放電特性へ如何なる影響をどの程度及ぼす かを解明することを目的としている.

本報告では、不純ガスを窒素ガスで代表させた場合 の、不純ガス濃度が非平衡大気圧 He グロー放電の基 礎特性と径方向均一性に及ぼす影響の解析を行ったの で、その結果を報告する.

2. 大気圧 He グロー放電のモデリング

本研究では、プラズマ中の荷電粒子及び中性粒子の 振る舞いを流体として取り扱う流体モデルを適用し た.構築したモデルは軸対称 3 次元モデルであり、Yuan らの実験条件⁽³⁾に合わせ、半径(r)=3.2 cm、その内部に 厚さ 0.23 cm の誘電体(ガラス、比誘電率 7.63)に覆 われた正弦波交流電圧(駆動周波数 20 kHz、印加電圧 1.8 kV)印加用の駆動電極と接地電極を平行に設置し た構成とした.その際、放電ギャップ長を 0.50 cm と し、本ギャップにより形成される放電空間内に 0.5 ppm の不純窒素ガスが混入したヘリウムガス(760 Torr、初 期温度 300 K)が封入されているとした.その上で、 10 種類の荷電粒子種と中性粒子種(e、He⁺, He2⁺, He, He^{*}, He2^{*}, N, N2, N2⁺, N4⁺)からなる計 60 種類の反応過 程^(24,5,6)を考慮しシミュレーションを行った.

3. 結果と考察

図1に非平衡大気圧 He グロー放電における(a)投入 電力および電流,(b)荷電粒子・中性粒子密度の不純窒 素ガス濃度依存性を示す.本図(a)から,不純(窒素) ガス濃度 5.0 ppm 時において電力は約7.2 W で最大と



(a) 投入電力・電流(最大値)
(b) 荷電粒子・中性粒子密度
図1 不純窒素濃度特性(f=20 kHz, V=1.8 kV)

なっており,より高い電力を得られる不純ガス濃度の 存在が示唆された.一方,電流パルスの最大値は,0.5 ppm 時に最大(約7.7 mA)となるが,不純ガス濃度の 増加に伴い減少していき,5ppm時に最小(約6.1mA) となる. しかしながら, 50 ppm 時には再び電流パルス が増加している.これは、放電の発生が原料ガスであ る He による作用から,不純ガスである N2 による作用 に切り替わることから本傾向が生じている. そこで, 本図(b)に示す各種正イオン密度に着目すると,主要な 正イオン種が 0.5 ppm 時には He2⁺イオンであるのに対 し, 不純ガス濃度の増加に伴い, 窒素由来のイオン (N₂⁺, N₄⁺) へと主要なイオン種が変化していることが わかる.これは、不純ガス濃度の増加により、ペニン グ電離による作用が顕著に現れたためである.そして, 50 ppm 時ではこのペニング電離による作用がさらに 高まり,誘電体表面への蓄積電荷の急激な増加を引き 起こす. これにより生じた強電界と、生成された N₂+ から N4+イオンへ転換されることで, N4+イオンが支配 的になり、窒素由来の放電の発生へと遷移していくこ とがわかった.そのほか,径方向均一性に及ぼす影響 など詳細については、講演当日に報告する.

文献

⁽¹⁾ T. Nozaki, et al., J. Phys. D: Appl. Phys., 35, 2779-2784 (2002)

⁽²⁾ X. Yuan, and L. L. Raja, IEEE Trans. Plasma Sci., 31, 495-503 (2003)

⁽³⁾ X. Yuan, et al., Vacuum., 80, 1199-1205 (2006)

⁽⁴⁾ T. Murakami, et al., Plasma Sources Sci. Technol., 22, 015003 (2013)

⁽⁵⁾ X. Song, et al., IEEE Trans. Plasma Sci., 40, 3471-3475 (2012)

⁽⁶⁾ D. Lee, et al., IEEE Trans. Plasma Sci., 33, 949-957 (2005)